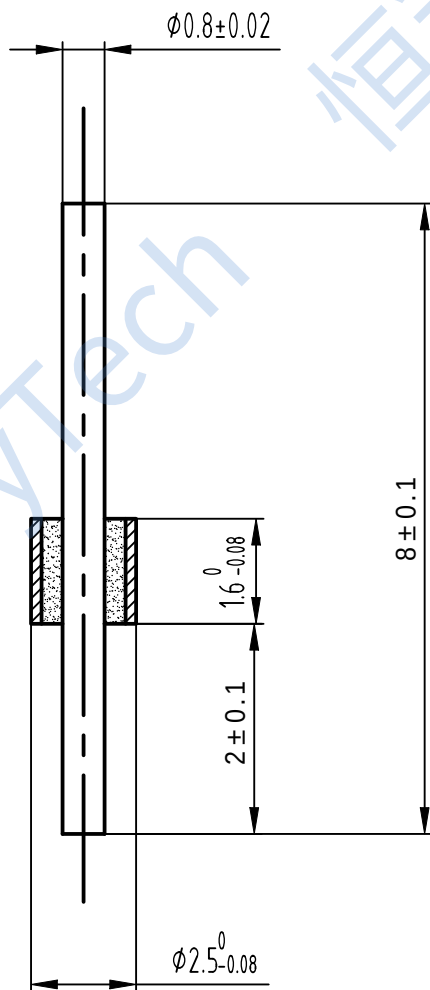




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

装 配 图						HN-DC2516-0.8(8-2)		
						成都恒利泰科技有限公司		
						成都恒利泰科技有限公司		
						Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例	7:1
设 计			标准化					
审 核								
工 艺			日 期		共 页	第 页		